

第二次作业说明

琚锡廷

2023 年 3 月 6 日

1 作业背景

MPI 和 OpenMP 都是并行编程的重要标准，被广泛应用在各种并行软件的开发中。编写并行程序可以有效的利用计算机资源，提高程序的运行效率。上手实操 MPI 和 OpenMP，可以让我们掌握并行程序的实现和优化策略。

模板计算是程序中常见的循环运算模式，比如熟知的热传导问题，有限差分问题的显式求解等，都可以归结为模板计算问题。模板计算问题有天然的并行性，计算相对规则，访存优化和指令级并行，以及寻找算法级的时间并行性是其主要的优化手段。熟悉模板计算的优化可以让我们更容易的将并行优化技术应用到实际当中。

2 作业描述

2.1 作业目标

掌握 OpenMP 与 MPI 并行编程方法。

将课上所学的并行优化技术应用到常见的模板计算问题中。

2.2 作业要求

1. 独立完成代码实现与优化。
2. 提交文件夹命名格式为学号 + 作业编号 + 姓名，如第二次作业：2022000000_h2_name，其中包含文件夹 stencil_CPU，和报告 report.pdf。
3. 注意 DDL，以网络学堂发布的为准。

2.3 作业任务：CPU 模板计算并行优化

2.3.1 任务描述

在CPU 单节点上对模板计算进行并行实现和性能优化。

在本次作业中需要实现的模板计算是 27 点模板计算，伪代码如下。

```
1 Var Matrix a = "grid";
2 for t ← 1 to nt do
3   for z ← z_start to z_end do
4     for y ← y_start to y_end do
5       for x ← x_start to x_end do
6         a_t(x, y, z) = p01 * a_{t-1}(x, y, z)
7         + p02 * a_{t-1}(x - 1, y, z) + p03 * a_{t-1}(x + 1, y, z)
8         + p04 * a_{t-1}(x, y - 1, z) + p05 * a_{t-1}(x, y + 1, z)
9         + p06 * a_{t-1}(x, y, z - 1) + p07 * a_{t-1}(x, y, z + 1)
10        + p08 * a_{t-1}(x - 1, y - 1, z) + p09 * a_{t-1}(x + 1, y - 1, z)
11        + p10 * a_{t-1}(x - 1, y + 1, z) + p11 * a_{t-1}(x + 1, y + 1, z)
12        + p12 * a_{t-1}(x - 1, y, z - 1) + p13 * a_{t-1}(x + 1, y, z - 1)
13        + p14 * a_{t-1}(x - 1, y, z + 1) + p15 * a_{t-1}(x + 1, y, z + 1)
14        + p16 * a_{t-1}(x, y - 1, z - 1) + p17 * a_{t-1}(x, y + 1, z - 1)
15        + p18 * a_{t-1}(x, y - 1, z + 1) + p19 * a_{t-1}(x, y + 1, z + 1)
16        + p20 * a_{t-1}(x - 1, y - 1, z - 1) + p21 * a_{t-1}(x + 1, y -
17        1, z - 1)
18        + p22 * a_{t-1}(x - 1, y + 1, z - 1) + p23 * a_{t-1}(x + 1, y +
19        1, z - 1)
20        + p24 * a_{t-1}(x - 1, y - 1, z + 1) + p25 * a_{t-1}(x + 1, y -
21        1, z + 1)
22        + p26 * a_{t-1}(x - 1, y + 1, z + 1) + p27 * a_{t-1}(x + 1, y +
23        1, z + 1)
24       end
25     end
26   end
27 end
```

Algorithm 1: stencil27

代码可以从网络学堂上获取。

解压 homework2.zip 后, 有 stencil_CPU 一个子目录, 是模板计算在 CPU 上的实现。

stencil 文件夹中, stencil-naïve 是基础的实现, 供同学们熟悉。而 stencil-optimized 是需要自行实现的部分。其中 create_dist_grid 函数可以根据进程划分自行改动。函数中的 halo_size 可以理解为了方便计算, 人为在最外层加了一层网格点, 以避免在边界进行额外的判断与反复通信。若有同学使用的优化算法对边界有特殊要求, 则可以自行修改 halo_size 的值。

stencil_27 为需要实现的模板计算。函数的前两个输入参数为两个指针, 指向两个数组, 其中第一个数组 grid 在输入时存储的是初值, 即初始输入的数据; aux 是用于存储迭代过程中间值的另一个数组, 在迭代过程中, grid 和 aux 这两个数组会作为滚动数组循环使用。两个数组外层均有额外添加 halo, 且 halo 层已初始化为 0。依据迭代步数, 最终的计算结果会存在其中一个数组中, 请返回对应数组的指针。第三个参数是模板计算的网格维度以及 halo 区的信息。第四个参数是迭代的步数。

编译可以通过提供的 Makefile 来实现。

```
1 make benchmark-optimized
```

benchmark.sh 是性能测试脚本, 有两个命令行参数, 分别是可执行文件和总进程数。

test.sh 是正确性验证脚本, 只有通过了 test.sh 才会被判断为有效的作业。test.sh 的命令行参数以及其含义和 benchmark.sh 相同。

2.3.2 任务要求

统一使用双精度浮点数据类型进行计算, 运算参考结果由自带的 benchmark 给出。

从 OpenMP、MPI 或 openMP+MPI 混合 (两者都使用) 中**自行选择一种手段**进行优化即可。

并行度**用满单节点**即可。每个计算节点有两个 CPU, 每个 CPU 有 24 个物理核心。

2.4 作业评分

2.4.1 模板计算 100%

1. 评测 stencil 的性能结果，按照提交后的多个固定计算规模的 stencil_27 程序平均性能排序，以及代码质量进行打分 (60%)。
2. **详细描述**采取的优化手段，代码对应的部分，以及对应的实验方案 (例如测试次数，测试性能取值方式等) 与结果，可以采用性能工具或者模型来解释目前取得的性能结果 (30%)。
3. 给出一张完整的实验结果图，描述当前算法的性能，横坐标为数据规模，纵坐标为 $Gflop/s$ (10%)。

2.5 作业提示

1. OpenMP 优化的过程中要考虑变量的共享或者私有属性，负载的分配方式，以及 NUMA 效应带来的影响。
2. MPI 优化的过程中，要考虑通讯的开销，鼓励进行计算通信隐重叠等设计。
3. 与助教和老师及时交流作业和实现方法遇到的问题。

3 参考资料

一些基础的编程参考资料：OpenMP-examples, MPI Forum。

stencil 计算可以参考 stencilProbe，里面介绍了一些模板计算的基本优化手段。除此之外，还有一些文献介绍了这方面上的工作，[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]。大家可以选择性的阅读，也可以在网上自行查找其他的相关工作。

参考文献

- [1] David Wonnacott. Time skewing: A value-based approach to optimizing for memory locality. *Submitted for publication*, 1999.
- [2] Gabriel Rivera and Chau-Wen Tseng. Tiling optimizations for 3d scientific computations. In *SC'00: Proceedings of the 2000 ACM/IEEE conference on Supercomputing*, pages 32–32. IEEE, 2000.

- [3] R Fowler, G Jin, and J Mellor-Crummey. Increasing temporal locality with skewing and recursive blocking. *Proceedings of SC01: High-Performance Computing and Networking*. (November 2001), 2001.
- [4] Lakshminarayanan Renganarayana, Manjukumar Harthikote-Matha, Rinku Dewri, and Sanjay Rajopadhye. Towards optimal multi-level tiling for stencil computations. In *2007 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium*, pages 1–10. IEEE, 2007.
- [5] Werner Augustin, Vincent Heuveline, and Jan-Philipp Weiss. Optimized stencil computation using in-place calculation on modern multicore systems. In *European Conference on Parallel Processing*, pages 772–784. Springer, 2009.
- [6] Anthony Nguyen, Nadathur Satish, Jatin Chhugani, Changkyu Kim, and Pradeep Dubey. 3.5-d blocking optimization for stencil computations on modern cpus and gpus. In *SC’10: Proceedings of the 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1–13. IEEE, 2010.
- [7] Vinayaka Bandishti, Irshad Pananilath, and Uday Bondhugula. Tiling stencil computations to maximize parallelism. In *SC’12: Proceedings of the International Conference on High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1–11. IEEE, 2012.
- [8] Uday Bondhugula, Vinayaka Bandishti, and Irshad Pananilath. Diamond tiling: Tiling techniques to maximize parallelism for stencil computations. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 28(5):1285–1298, 2016.